**技术领域及背景**

技术领域

本发明涉及一种低烧结温度镁锆砖。

背景技术

现有的玻璃窑蓄热室格子体中使用的耐火砖一般存在耐高温和抗侵蚀能力 较低、产品使用寿命较短的问题，造成玻璃窑蓄热室格子体中的耐火砖需要频 繁更换，影响玻璃窑的正常运行；而且耐火砖在制造过程中，烧结温度一般在 1700℃以上，能源消耗较大。